

코디어라이트-SiC위스커 복합재료에서 측정방법에 따른 파괴인성치의 변화

강 대 갑 · Weisskopf*

대한중석광업 주식회사

*Max-Planck 연구소, 서독

(1987년 3월 3일 접수)

Influence of Testing Method on the Fracture
Toughness of Cordierite - SiC Whisker Ceramic Composites

T.K.Kang and K.L. Weisskopf*

Korea Tungsten Mining Co.

*Max-Planck Institute, Stuttgart, FRG

(Received March 3, 1987)

요 약

0%에서 40%까지의 SiC 위스커 함량을 갖는, 가압소결(hot Pressing)로 제조된 코디어라이트-SiC 위스커 복합요업재료의 파괴인성, K_{IC} ,를 압자압입후 균열길이 측정법(IC) 및 압자압입 후 파괴법(IS)과 single edge notched beam법(SENB)으로 측정하였다. 측정된 K_{IC} 결과를 거울면 반지름측정법(MZ)으로 구한, 균열분파경계선에서의 응력확대계수, K_B ,와 비교함으로써 각 방법으로 구한 K_{IC} 값의 신뢰성을 검토하였다. 코디어라이트-SiC 위스커 복합요업재료에 대해서는 IS법이 다른 측정방법보다 좀 더 타당성있는 K_{IC} 값을 내는 것으로 평가되었다.

ABSTRACT

Fracture toughness of hot pressed cordierite-SiC whisker ceramic composites contained up to 40 vol.% SiC whiskers were determined by using the indentation crack length (IC), indentation strength-in-bending (IS), and single-edge notched-beam (SENB) methods. The results were compared to stress intensity factor, K_B , at the crack branching boundary measured by using the mirror zone radius (MZ) method. IS method seems to provide a more reasonable estimation of fracture toughness than other methods for these composites.

I 서 론

구조재료용 정밀요업제품이 자동차엔진 부품에서 부

터 내마모부품에 이르기까지 넓은 범위에서 점차 실용화되어 가고 있다. 최근 가장 주목을 받고 있는 구조재료용 정밀요업제품 소재로써 위스커 강화 복합재료(ce-

ramic whisker reinforced ceramic matrix composites) 를 들 수 있다. 위스커 강화 복합요업재료는 복합재료 중에서 가장 최근에 연구 개발되고 있는 재료로써 기지상과 위스커가 모두 요업소재로 된 복합재료이다. 위스커로써는 기계강도와 화학안정성 그리고 고온특성이 좋은 SiC위스커¹⁾ 가 일반적으로 널리 쓰이고 있다. Al₂O₃ 기지상에 SiC 위스커를 분산시킨 복합재료^{2~4)} 와 열충격저항은 우수하나 기계적강도가 낮은 코디어라이트에 SiC 위스커를 분산시킨 복합재료⁵⁾ 및 Si₃N₄-SiC 위스커 복합재료⁶⁾에 관한 연구등이 보고되어 있다.

그러나 아직도 구조재료용 정밀요업제품이 이용에 상당한 제약을 받고 있는 가장 커다란 이유는 아들 소재의 파괴인성 (fracture toughness, K_{IC})이 아직 충분히 높지 않기 때문이다. 한편 이를 재료의 연구개발 및 설계에 있어서 파괴인성을 정확히 그리고 시뢰성 있게 측정하는 것이 매우 중요한 일이나 현재 사용되고 있는 여러가지 파괴인성 측정방법⁷⁾ 이 저마다 서로 다른 측정치를 나타내며 또한 몇몇 측정방법은 측정조건으로부터 커다란 영향을 받고 있어서 연구결과의 상호비교 등에 많은 어려움을 주고 있다.

위스커로 강화된 복합요업재료에 대하여 측정방법에 따른 K_{IC} 값의 변화를 다룬 연구보고는 아직 많지 않다. Al₂O₃-SiC 위스커 복합재료에서 압자임입 후 파괴법 (indentation strength - in - bending, IS)이 압자임입 후 균열길이 측정법 (indentation crack length, IC) 보다 높은 K_{IC} 값을 보였고²⁾ DCB (double cantilever beam)법이 short - rod 법보다 높은 값을 나타내었다.³⁾ SiC 위스커로 강화시킨 Si₃N₄ 계 복합재료에서 IC법으로 얻은 K_{IC} 값이 CN (chevron notch) 법으로 얻은 값보다 낮게 나타났으며 이는 SiC 위스커가 분산되어 있는 복잡한 미세조직에서 IC법에 의한 예리한 균열의 끝을 판별하기 어려웠기 때문으로써 전자주사현미경으로 균열의 길이가 정확하게 측정될 수 있다면 CN법으로 얻은 결과에 균접하게 될 것이라고 보고 되었다.⁶⁾ 그러나 코디어라이트-SiC 위스커 복합요업재료에서의 측정방법과 K_{IC} 변화에 관한 보고는 아직 없었다.

본 연구에서는 코디어라이트-SiC 위스커 복합재료에 대하여 측정방법에 따른 K_{IC} 측정결과의 변화를 관찰하였다. 파괴인성 측정방법으로는 최근 가장 주목을 받고 있는 IC 및 IS법과 보편적으로 널리 쓰이는 single - edge notched beam법 (SENB)을 사용하였으며 이들 K_{IC} 측정결과를 겨울면 반지름 측정법 (mirror zone radius, MZ)으로 구한 균열분파(分派) 경계

선에서의 응력확대계수, K_B, 와 비교함으로써 그들의 신뢰성을 고찰하였다.

II. 실험방법

코디어라이트 분말과 SiC 위스커를 원료로 하여 1250°C Ar 분위기에서 28.5 MPa의 압력으로 30분간 가압소결 (hot pressing) 하였으며 시편의 조성이 소결체에서 SiC 위스커의 부피분율로 0, 10, 20, 30 및 40% 되게 하였다. 소결된 시편을 2~3 μm 굵기의 다이어먼드 분말을 써서 연마한 후 단면적 3.6 mm × 2.8 mm의 각주형 시편으로 절단하였다. 시편제조에 대한 좀 더 상세한 내용은 이미 보고된 바 있다.⁸⁾

절단된 각주형 시편으로부터 4 가지 측정법, 즉 IC법, IS법, SENB법 그리고 MZ법으로 상온에서의 K_{IC} 및 K_B를 측정한 후 각 측정치를 비교하였다.

IC법을 위하여, 절단된 각주형 시편의 한면을 1 μm 굵기의 다이어먼드 분말로 더욱 뾰족한 다음 적절한 압자임입부하, 즉 코디어라이트 조성 시편은 19.6~29.4 N, SiC위스커를 10% 함유한 시편은 49 N 그리고 그 이외 조성 시편들은 98 N의 부하로 균열을 생성시킨 다음 광학현미경으로 균열의 길이를 측정하였다. 균열의 길이로 부터 K_{IC}를 계산하는 데에 여러가지 형태의 공식들이 제안되어 있으나 본 연구에서는 이 중에서 중요한 위치를 차지하는 아래의 세 가지 공식을 사용하였다.

a) Evans 와 Charles 의 식^{9,9)}

$$\frac{K_{IC}}{H\sqrt{a}} = 0.057 \left(\frac{E}{H}\right)^{2/5} \left(\frac{c}{a}\right)^{-3/2} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

b) Lawn 과 동료의 식¹⁰⁾

$$\frac{K_{IC}}{H\sqrt{a}} = 0.028 \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \left(\frac{c}{a}\right)^{-3/2} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

c) Anstis 와 동료의 식¹¹⁾

$$K_{IC} = 0.016 \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \left(\frac{P}{c}\right)^{3/2} \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

여기서 H는 경도, E는 탄성계수, a와 c는 각각 대각선 압흔길이와 대각선 균열길이의 1/2, 그리고 P는 압자임입부하이다. SiC 위스커를 40% 함유한 조성의 K_{IC}는 시편의 높은 기공률로 인하여 측정하지 못하였다.

IS법을 위하여, 각주형 시편에 Vickers 압자를 시편조성에 따라 9.8~392 N 범위의 부하로 압입시켜

균열을 생성시켜준 다음, 압흔이 생긴 시편을 아래만 침거리 12 mm인 3점반침을 써서 0.1 mm/min의 cross head speed로 파괴한 후 Chantikul과 동료¹²⁾들이 유도한 아래의 식(4)를 써서 K_{IC} 를 계산하였다.

$$K_{IC} = 0.59 \left(\frac{E}{H} \right)^{1/2} \left(\sigma_t \cdot P_i^{1/3} \right)^{3/4} \quad \dots \dots \dots (4)$$

여기서 P_i 및 σ_t 는 압자압입부하 및 압흔이 난 시편의 곡강도이다. IS법에 의한 K_{IC} 결과는 조성에 따라 9~12개 쪽의 시편으로부터 얻어졌다.

SENB법을 위하여, 먼저 각주형 시편에 다이어먼드를 입힌 얇은 회전날을 사용하여 홈집(notch)을 넣어 주었다. 홈집의 폭은 약 200 μm 이었으며 홈집의 깊이와 시편두께의 비율은 0.1~0.25의 범위에 있었다. 홈집이 난 시편을 바깥반침거리 20 mm, 안쪽반침거리 7 mm인 4점반침을 써서 0.1 mm/min의 cross head speed로 시편을 파괴한 후 아래의 식(5)를 써서 K_{IC} 를 계산하였다.

$$K_{IC} = \sigma_n \cdot d^{3/2} \cdot Y \quad \dots \dots \dots (5)$$

$$Y = 1.99 - 2.41 \left(\frac{d}{w} \right) + 12.97 \left(\frac{d}{w} \right)^2 - 23.19 \left(\frac{d}{w} \right)^3 + 28.8 \left(\frac{d}{w} \right)^4 \quad \dots \dots \dots (5)$$

여기서 σ_n 은 홈집이 난 시편의 곡강도, d 는 홈집의 깊이, Y 는 시편형상에 따른 보정상수이며 w 는 시편의 두께이다. SENB법에 의한 K_{IC} 결과는 조성에 따라 3~5개 쪽의 시편으로부터 얻어졌다.

MZ법을 위하여, 먼저 각주형 시편을 위의 4점반침을 써서 0.1 mm/min의 cross head speed로 파괴한 다음 파단면에서 임체광학현미경으로 균열이 분파되기 시작하는 경계선까지의 반지름을 축정한 다음 Swain과 Claussen¹⁴⁾이 사용한 식(6)을 써서 균열분파경계선에서의 응력확대계수, K_B 를 계산하였다.

$$K_B = \sigma_b \cdot r_m^{1/2} \cdot Z \quad \dots \dots \dots (6)$$

$$Z = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(1.02 - 1.46 \frac{r_m}{w} \right)$$

여기서 σ_b 는 곡강도, r_m 은 균열분파경계선까지의 반지름, 그리고 Z 는 보정상수이다. MZ법에 의한 K_B 결과는 조성에 따라 5~6개 쪽의 시편으로부터 얻어졌으며 SiC 위스커를 40% 함유한 조성의 K_B 는 파단면이 매우 불규칙하여 축정하지 못하였다.

III. 결과 및 고찰

위의 여러 방법으로 축정한 각 조성의 K_B 와 K_{IC} 값을 Fig. 1에 도시하였다. 전반적으로 K_B 와 K_{IC} 값이 코디어라이트 조성에서 가장 낮은 값을 보이며, SiC 위스커 함량이 증가함에 따라 이를 값도 증가하여 위스커함량 20 혹은 30%에 시 최대값을 보인 다음, 30 혹은 40% 함량에서 다시 감소하고 있다. 이와 같이 위스커 함량 30~40%에서 낮아진 이유는 이미 보고된 바와 같이¹³⁾ 8.3 및 21.4%나 되는 높은 기공률에 기인한 것으로 생각된다. K_B 및 모든 K_{IC} 값 중에서 K_B 값이 가장 높은 값을 나타내고 있다. 대부분의 K_{IC} 값들이 전반적으로 K_B 의 변화와 유사한 경향을 보이고 있다. MZ법의 K_B 와 IS법 및 IC법 식(2)의 K_{IC} 값이 거의 동일한 변화 경향을 보인 반면, IC법의 식(1)과 (3)의 K_{IC} 값은 이를보다 조금 규칙한 변화를 나타내고 있으며 SENB법은 특히 코디어라이트 조성의 K_{IC} 값이 다소 높게 나타나는 등 다른 방법에 비하여 비교적 완만한 K_{IC} 값의 변화를 보이고 있다. K_{IC} 값 중에서는 SENB법 IS법 및 IC법의 식(1)로 구한 K_{IC} 값이 높았으며 IC법의 식(2)가 가장 낮은 값을 나타내고 있다.

IC법은 Evans와 Charles¹⁵⁾에 의하여 최초로 수식화되었는데 그들은 압자압입에 의한 균열생성과 K_{IC}

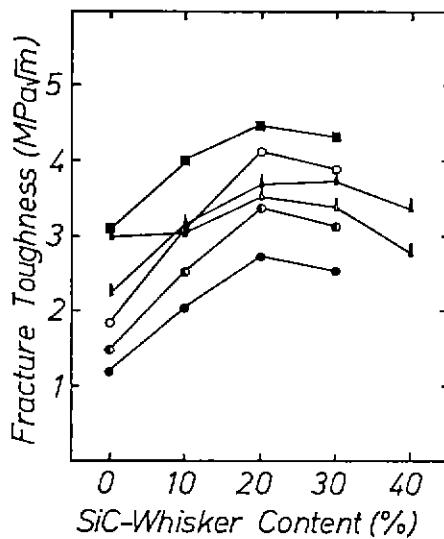


Fig. 1. K_B values of cordierite-SiC whisker composites measured by MZ method (-■-) and K_{IC} values by various methods; SENB(-△-), IS(-▲-), IC Eq(1)(-○-), IC Eq(2)(-●-), and IC Eq(3)(-◐-).

의 관계를 변형 및 파괴에 대한 이론적 고찰이 아닌 단순한 차원분석법 (dimension analysis)과 실제 자료에 대한 곡선맞춤 (curve fitting)으로 오류정정⁹⁾을 거쳐 식(1)을 얻었다. Evans 와 Charles 의 결과를 더욱 발전시켜 Lawn과 동료¹⁰⁾는 IC 빔에 대한 이론적인 정립을 보았다. 그들은 압자암입에 의한 균열 성장기구를 단성성분과 잔류성분으로 구분하여 해석함으로써 이론적으로 식(2)를 유도하였으며 식(2)를 써서 Evans 와 Charles⁸⁾의 자료를 분석한 결과 식(1)을 쓸 때보다 훨씬 양호한 곡선맞춤을 보였다. Anstis 와 동료¹¹⁾는 Lawn 과 동료¹⁰⁾가 이론 이론적인 결과를 DCB (double cantilever beam) 법 및 DT (double torsion) 법으로 측정한 여러 가지 재료의 K_{IC} 값과 비교하여 보정함으로써 식(3)을 얻었다.

식(3)을 재정리하면

$$\frac{K_{IC}}{H\sqrt{a}} = 0.034 \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \left(\frac{c}{a}\right)^{-3/2} \quad \dots\dots\dots (7)$$

이 되며 이제 식(7)은 식(2)와 상수항만 차이를 보이는, 실질적으로 동일한 결과가 된다. 그러나 Anstis 와 동료¹¹⁾가 K_{IC} 값 보정에 사용한 자료에는 위스커 강화 복합재료 및 코디어라이트의 K_{IC} 자료는 없었다.

Fig. 1에서 보듯이 IC 빔의 식(1)~(3)으로 구한 K_{IC} 값 중에서 식(1)로 구한 값이 가장 높았고 식(2)로 구한 값이 가장 낮았다. 그러나 이들 세식은 거의 동일한 K_{IC} 변화경향을 나타내었다. Vickers 압자를 압입시키면 표면에서는 방사형 균열 (radial crack)이 팬활되고 내부에서는 반원형의 원주형 균열 (median crack)과 측면균열 (lateral crack)이 생성된다. 본 연구에서 코디어라이트 - SiC 위스커 복합재료 시편의 압자암입에 의한 내부균열 생성을 주시현미경으로 관찰하였다. Fig. 2에 나타난 바와 같이 코디어라이트 조성 시편은 기계적 강도가 매우 낮고 파괴인성도 낮아서 낮은 압자암입부하에도 화살표가 가리키듯이 측면균열이 매우 크게 성장하면서 압흔 주위가 깨어졌다. (Fig. 2 a). 한편 SiC 위스커가 10 % 함유된 복합재료 시편에서는 Fig. 2 b에 나타난 바와 같이 반원형의 원주형 균열이 형성되었고 또 측면균열도 관찰되었다. 그러나 위스커 함량 20 % 시편에서는 반원형이 아닌 반타원형이 가까운 원주형 균열이 보이고 있으며 (Fig. 2 c), 특히 기공들이 더욱 높아지는 위스커 함량 30 ~ 40 % 시편에서는 압자암입부하의 일부분이 압흔 아래 부분에 있던 기공이 부서짐에 따른 치밀화 현상 (densification)으로 손실 (accommodate)되는 경향을 나

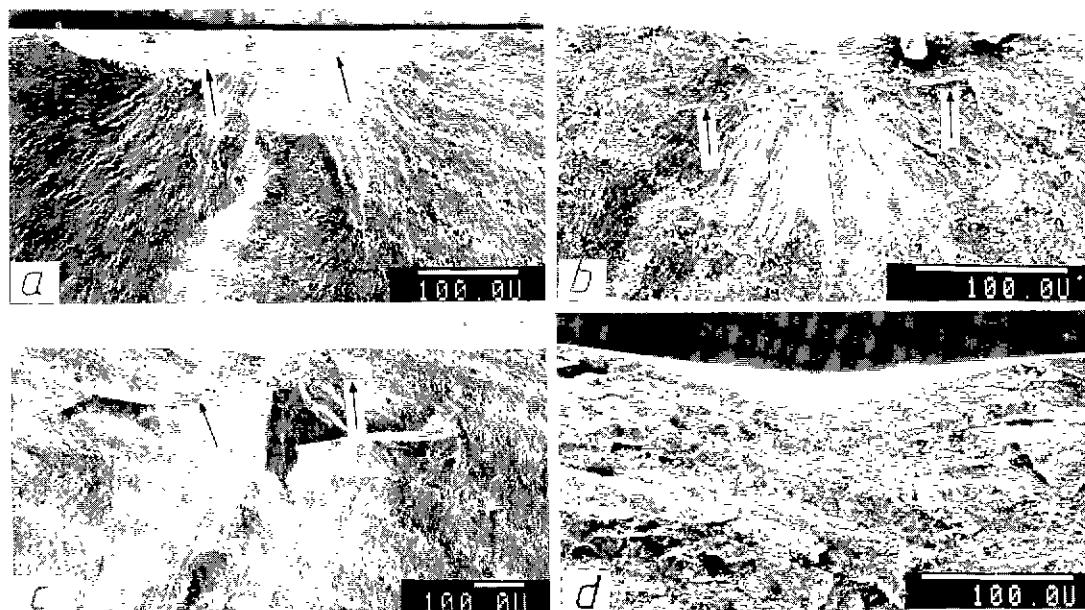


Fig. 2. Indentation crack developments in cordierite - SiC whisker composites with various whisker contents : a) 0 % b) 10 % c) 20 % and d) 40 %

타내었다(Fig. 2d).

IS법은 압자압입 방법에 고전역학을 도입한 것으로 IC법에 있어서 가장 문제가 되는 전류응력성분(residual stress)의 영향과 이에 따른 느린 균열성장(slow crack growth)의 영향을 배제하여 오히려 압자압입에 의하여 생성된 균열을 하나의 controll flaw로 사용함으로써 K_{IC} 를 구하는 방법으로써 Lawn과 동료¹⁰⁾의 이론을 발전시킨 Chantikul과 동료¹²⁾에 의하여 유도되었다. IS법은 시편은 압자를 압입시켜 균열을 생성시킨 다음 곡강도 측정법으로 시편을 파괴하기 때문에 끌이 매우 예리하여 판별하기 어려운 균열의 경계를 측정하지 않아도 되는 장점을 갖고 있다. 식(4)에 나타난 바와 같이 IS법에서는 주어진 재료에 대하여

$$\sigma_1 \cdot P_1^{-\frac{1}{3}} = \text{const.} \quad \dots \dots \dots \quad (8)$$

를 만족시켜야 한다. 본 연구에 사용된 시편에 대하여 σ_1 와 P_1 의 관계를 조사하였다. Fig. 3에 나타난 바와 같이 SiC 위스커를 함유한 복합재료시편에서는 식(8)이 대체로 만족되었으나 코디어라이트 조성 시편에서는 식(8)에서 약간 벗어나는 경향을 보였다. 한편 Chantikul과 동료는 식(4)의 상수항을 구하기 위하여

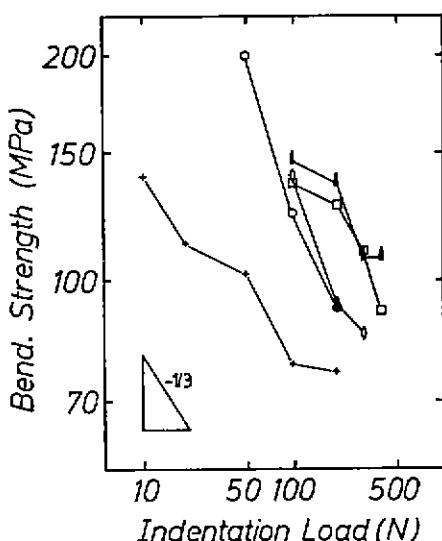


Fig. 3. Changes of bending strength with indentation load of cordierite - SiC whisker composites with various whisker contents : 0 % (+ -) , 10 % (- ○ -) , 20 % (- □ -) , 30 % (- △ -) and 40 % (- ◇ -) .

Anstis와 동료¹¹⁾가 식(3)의 보정에 사용한 실제 K_{IC} 자료를 사용하였다. 따라서 식(3)과 (4)는 같은 재료에 대하여 같은 K_{IC} 값을 보여야 한다. 그러나 Fig. 1에서 보듯이 본 연구의 코디어라이트 - SiC 위스커 복합재료에 대한 경우 IS법과 IC법의 식(3)은 거의 유사한 변화경향을 보이고 있으나 IS법이 IC법의 식(3)보다 항상 약간 높은 값을 보이고 있다.

SENB법은 끌이 매우 예리한, 즉 흄꼴반지름(notch radius)이 영(零)인 경우를 기정하고 있다. 그러나 실제로 있어서 흄꼴반지름이 영이 되게 가공하기는 어려우며 실제 가공된 흄꼴은 상당한 크기의 반지름을 갖게 된다. 이에 따라 SENB법의 가장 큰 단점은 K_{IC} 값이 흄꼴반지름에 심하게 영향을 받는다는 점이다. 흄꼴반지름이 작을수록 K_{IC} 값이 감소하여, 흄꼴반지름의 크기를 영이 되도록 외삽함으로써 재료의 고유 K_{IC} 값을 얻는다.¹⁵⁾ 흄점가공방법에 따라서도 SENB법이 영향을 받는데 초음파가공과 다이어먼드날가공방법이 서로 다른 K_{IC} 값의 변화경향을 보인다. 이것은 가공방법에 따른 흄꼴의 가공결함(notch root damage)의 차이에 기인한 것으로써¹⁶⁾ 이와 같은 흄꼴의 가공결함이 고온에서의 열처리(annealing)로 제거될 수 있다고 보고되었다.¹⁵⁾ SENB법에 의한 K_{IC} 값은 또한 재료의 미세조직으로부터도 영향을 받는다.

Al_2O_3 시편의 경우 특히 입자가 미세한 경우($< 5 \mu\text{m}$) K_{IC} 값이 과대평가(over estimated)되며¹⁷⁾ $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{ZrO}_2$ ¹⁸⁾ 및 $\text{TZP} - \text{Y}_2\text{O}_3$ ¹⁹⁾ 에서는 흄꼴부위의 ZrO_2 입자 상변태에 의하여 K_{IC} 값이 크게 영향을 받았다.

Fig. 1에서 보듯이 SENB법으로 구한 K_{IC} 값은 다른 방법으로 구한 값들에 비하여 비교적 완만한 변화를 보였고 코디어라이트 조성 시편의 K_{IC} 값이 높게 나타나는 특징을 보였다. 식(5)를 재정리하면 σ_n 과 K_{IC} 가 일차함수관계를 갖게 된다. SENB법에 대한 신뢰성을 검토하는 한 방법으로 σ_n 과 K_{IC} 관계를 Fig. 4에 도시하였다. Fig. 4에서 보듯이 $\sigma_n - K_{IC}$ 관계는 거의 원점에 지나는, 그러나 다소 뚜렷하지 않은 일차함수관계를 나타내었다.

균열분과 경계선에서의 응력확대계수, K_B 를 MZ법으로 구하기 위하여 파단면에서 균열분과 경계선을 측정하여야 한다. 본 연구에서는 파단면의 평탄도가 시편 조성에 따라 커다란 차이를 보였다. 코디어라이트 조성 시편의 파단면은 아주 평坦하여 거울면영역의 경계선을 명확히 판별할 수 있었다. 그러나 SiC 위스커를 함유한 복합재료 시편의 파단면은 매우 불규칙하였다. Fig. 5와 같이 10% SiC 위스커 함유 시편(Fig. 5a) 보다 위스커함량이 높은 30% 함유 시편(Fig. 5

b)의 파단면이 더욱 불규칙하였다. 이에 따라 균열분과 경계선을 뚜렷이 구별하기 어려웠으므로 비교적 평坦한 중앙부분과 불규칙하게 변하기 시작하는 부분을 임의의 기준으로 구별하여 K_B 를 구하였다. Fig. 1에서 보듯이 K_B 값이 다른 K_{IC} 값들보다 높았으며 SENB법에 의한 K_{IC} 값을 제외한 다른 K_{IC} 값들의 변화경향과 동일한 경향을 보였다. 식(6)을 재정리하면 σ_b

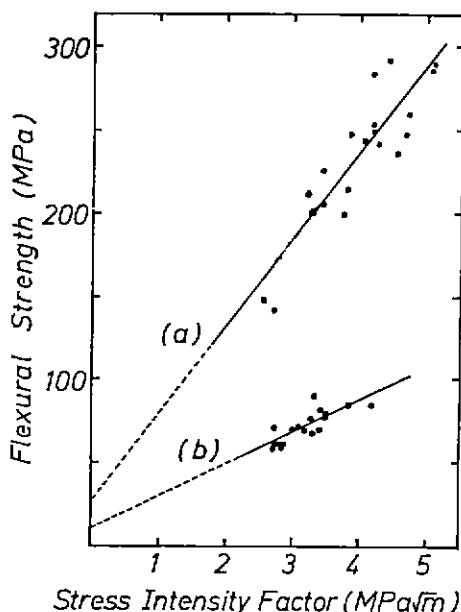


Fig. 4. Changes of flexural strength with stress intensity factor in cordierite-SiC whisker composites : a) $\sigma_b - K_B$ by MZ method and b) $\sigma_n - K_{IC}$ by SENB method.

와 K_B 가 일차함수관계를 갖게 된다. SENB법의 경우와 같은 방법으로 MZ법의 신뢰성을 검토하기 위하여 $\sigma_b - K_B$ 관계를 Fig. 4에 도시하였다. 불규칙한 파단면 특성으로 인하여 측정오차가 크게 발생되어 신뢰도가 낮으리라 예상되었던 $\sigma_b - K_B$ 관계가 오히려 SENB법의 경우보다 뚜렷한 일차함수관계를 보였다.

IC, IS 및 SENB법 중에서 어느 방법이 코디어라이트-SiC 위스커 복합재료의 K_{IC} 측정방법으로 적합한지를 명확히 결론 짓기에는 본 연구의 결과자료가 부족하여 어려운 상황이나, 위에서 설명된 상단점과 신뢰성 그리고 측정치의 변화경향을 비교함으로써 유추하여 볼 수 있다.

Swain과 Claussen¹⁴⁾은 $\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 시편의 IS 및 SENB법으로 구한 K_{IC} 값에 대한 신뢰도를 비교하여 위하여 파단면판찰로 부터 측정한 K_B 를 비교의 기준으로 사용하였다. 본 연구에서와 같이 파단면이 불규칙한 복합재료 시편에서 정확한 K_B 값을 구하기 어렵다는 염려가 있 있으나 Fig. 4에 나타난 바와 같이 $\sigma_b - K_B$ 관계가 거의 원점을 지나는 일차함수관계를 이루고 있으며 Fig. 1에서 보듯이 K_B 값의 변화가 전반적인 K_{IC} 변화와 유사하다는 점으로 미루어 보아 본 연구에서 측정된 K_B 값이 Swain과 Claussen¹⁴⁾이 사용한 의미를 잘 유지하고 있다고 생각된다.

SENB법은 흄끝반지름의 크기, 흄점 가공방법, 시편의 미세조직 등 많은 인자로 부터 영향받는다는 단점이 있으며 Fig. 4에 나타난 바와 같이 비교적 낮은 신뢰도를 보이고 있고 Fig. 1에서도 전반적인 K_{IC} 변화경향으로부터 가장 동떨어진 경향을 나타내고 있다.

IC법에 의한 세 가지 방법 중에서 대표식이라 할 수 있는 것은 IC법에 대한 이론을 확립한 Lawn과 동료¹⁰⁾의 식(2)이다. IC법의 세식 중에서 식(2)가 MZ법

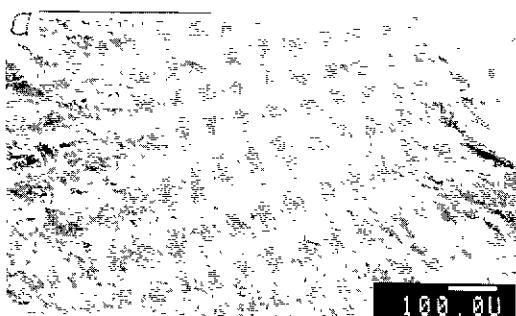


Fig. 5. Fracture surfaces of composites : a) cordierite-10 % SiC whisker and b) cordierite - 30 % SiC whisker

의 K_B 와 가장 유사한 변화경향을 보이고 있으나, 본 연구에 사용된 여러 방법 중에서 가장 낮은 K_{IC} 값을 나타내고 있다. IC법은 또한 복잡한 미세조직을 가지며 특히 기공물이 높은 경우 예리한 균열의 길이를 정확하게 측정하기 어렵다는 단점이 있다.

IS법에 의한 K_{IC} 값은 Fig.3의 $\sigma_i - P_i$ 관계에서 양호한 신뢰성을 보이고 있고 Fig.1에서 보듯이 K_B 및 IC법 식(2)의 K_{IC} 와 매우 유사한 경향을 보이며 전체적으로도 측정치가 밀집된 지역에 위치하고 있다. IS법은 또한 판별하기 어려운 균열의 길이를 측정할 필요가 없고 미세조직에 제약을 받지 않으며 측정방법이 간편하다는 장점을 갖고 있다. $Al_2O_3-ZrO_2$ 시편에서도 IS법이 SENB법보다 신뢰성이 높다고 보고 되었다.¹⁴⁾ 이와 같은 점으로 볼 때 본 연구의 코디아라이트-SiC위스커 복합재료의 K_{IC} 값으로써 IS법으로 구한 값이 다른 방법으로 구한 값보다 신뢰성이 높다고 생각된다.

V. 결 론

코디아라이트-SiC 위스커 복합재료의 K_{IC} 를 IC, IS 및 SENB 법으로 측정하여 그 신뢰성을 검토한 결과, IS 법이 가장 양호한 신뢰성을 보였다. 또한, 비록 파단면이 불규칙하였음에도 불구하고 MZ법으로 구한 K_B 가 여러 방법으로 측정한 K_{IC} 값들의 신뢰성 평가에 대한 비교의 기준이 될 수 있었다.

“후기”

본 연구는 Max-Planck 연구소(서독, Stuttgart) G. Petzow 교수의 지원으로 수행되었으며 아래 감사드린다.

REFERENCES

- J. J. Petrovic and R.B. Roof, "Fracture Toughness of a Beta-SiC Whisker", *J. Am. Ceram. Soc.*, **67** (10) C-219 (1984).
- 강대갑, 권오종, Weisskopf, "Al₂O₃-SiC위스커 복합재료의 기계적 특성", *요업학회지*, **23** (3) 62-66 (1986).
- G. C. Wei and P.F. Becher, "Development of SiC - Whisker - Reinforced Ceramics", *Am. Ceram. Soc. Bull.*, **64** (2) 298 (1985).
- P.F. Becher and G.C. Wei, "Toughening Behavior in SiC - Whisker - Reinforced Alumina", *J. Am. Ceram. Soc.*, **67** (12) C-267 (1984).
- 강대갑, Weisskopf, "코디아라이트-SiC위스커 복합재료의 기계적 성질과 강화기구", *요업학회지*, **23** (6) 59-65 (1986).
- K. Ueno and S. Sodeoka, "Fracture Toughness of SiC Whisker Reinforced Si₃N₄ Ceramics", *J. Ceram. Soc. Jpn.*, **(94)** 981 (1986).
- S. W. Freiman, "A Critical Evaluation of Fracture Mechanics Techniques for Brittle Materials", "Fracture Mechanics of Ceramics", vol. 6, 27-45, ed. R. C. Bradt et al., Plenum Press, New York - London (1983).
- A. G. Evans and E. A. Charles, "Fracture Toughness Determinations by Indentation", *J. Am. Ceram. Soc.*, **59** (7-8), 371 (1976).
- D. B. Marshall and A. G. Evans, "Reply to 'Comment on Elastic/Plastic Indentation Damage in Ceramics: the Median/Radial Crack System'", *J. Am. Ceram. Soc.*, **64** (12) C-182 (1981).
- B. R. Lawn, A. G. Evans and D. B. Marshall, "Elastic/Plastic Indentation Damage in Ceramics: the Median/Radial Crack System", *J. Am. Ceram. Soc.*, **63** (9-10), 574 (1981).
- G. R. Anstis, P. Chantikul, B. R. Lawn and D. B. Marshall, "A Critical Evaluation of Indentation Techniques for Measuring Fracture Toughness: I, Direct Crack Measurements", *J. Am. Ceram. Soc.*, **64** (9), 533 (1981).
- P. Chantikul, G. R. Anstis, B. R. Lawn and D. B. Marshall, "A Critical Evaluation of Indentation Techniques for Measuring Fracture Toughness: II, Strength Method", *J. Am. Ceram. Soc.*, **64** (9) 539 (1981).
- B. Gross and J. E. Srawley, "Stress - Intensity Factors for Single - Edge Notch Specimens in Bending and Tension by Boundary Collocation of a Stress Function", Technical Note D-2603, NASA, Jan. (1965).
- M. V. Swain and N. Claussen, "Comparison

- of K_{IC} Values for $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ composites Obtained from Notched - Beam and Indentation Strength Techniques”, *J. Am. Ceram. Soc.*, **66** (2), C-27 (1983).
15. R. F. Pabst, “Determination of K_{IC} -Factors with Diamond-Saw-Cuts in Ceramic Materials”, “Fracture Mechanics of Ceramics,” vol. 2, 555, ed. R. C. Bradt et al., Plenum Press, New York-London (1974).
16. K. Y. Chia, S. G. Seshadri and M. Srinivasan, “Notching Techniques Used in SENB Fracture Toughness Testing”, *Ceram. Eng. Sci. Proc.*, **7** (7-8) 795 (1986).
17. B. Mussler, M. V. Swain and N. Claussen, “Dependence of Fracture Toughness of Alumina on Grain Size and Test Technique”, *J. Am. Ceram. Soc.*, **65** (11) 566 (1982).
18. A. W. Paterson and R. Stevens, “Comparison of Indentation and Notched Bar Toughness of TZP Ceramics: Relevance to Models of the Fracture Process”, *Int. J. High Techn. Ceramics*, (2) 221 (1986).